

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild















Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange

Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand. Das modulare Elektronikgehäuse CH20M17 ist die ideale Gehäuselösung für kompakte Standard-Elektronikapplikationen.

Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:

- Zeitsparende Installation aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
- Anwendergerechte Bedienung durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
- Maximale Störsicherheit durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
- Hohe Betriebssicherheit durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftleiste

CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".

CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Breite: 17.5 mm
BestNr.	<u>1254190000</u>
Тур	CH20M17 B FE BK/OR
GTIN (EAN)	4050118046946
VPE	12 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und	Gewichte
ADIIICSSUIIGEII	ullu	Gewichte

Breite	17,5 mm	Breite (inch)	0,689 inch
Höhe	109,3 mm	Höhe (inch)	4,303 inch
Länge	107,4 mm	Länge (inch)	4,228 inch
Nettogewicht	29,858 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40 °C120 °C	Verlegetemperatur	-25 °C85 °C
Feuchtigkeit	593 % rel. Feuchte, Tu =		
	40 °C, keine Betauung		

Bauteileigenschaften

Aussparung im Rastfußbereich als	FE-Kontakt, Kontakt nicht	Farbe Rastfuß	
Vorbereitung für	inbegriffen!		orange

Thermische Prüfungen

Thermische Prüfungen	Prüfbedingungen	drei Gehäuse in Reihe montiert - kein Abstand, drei Anschlussebenen - sechs Anschlüsse pro Gehäuse
	Prüfachsen	horizontal, Mehr auf Anfrage
	Umgebungstemperatur	80 °C
	Max. Verlustleistung	0,9 W
	Umgebungstemperatur	60 °C
	Max. Verlustleistung	1,7 W
	Umgebungstemperatur	40 °C
	Max. Verlustleistung	2,45 W
	Umgebungstemperatur	20 °C
	Max. Verlustleistung	3,2 W

Baugruppeneigenschaften

Max. Leiterplattenanzahl	1	Anzahl Anschlussebenen	3 max.
Max. Polzahl	18		

Design - IN Anforderungen

Leiterplattenstärke	1,6 mm	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm	
Toleranz der Leiterplattenstärke	±0.15 mm			

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Bearbeitungsmöglichkeiten	Laserbearbeitung	Kundenspezifische Beschriftung möglich Ja
Kundenspezifischer Bestellprozess	Siehe Anleitung unter	

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011
Schutzart	IP20	Tragschiene	TS 35
Vergießbarkeit	Nein		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe	I	Kriechstromfestigkeit (CTI)	≤ 600
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92		
Wichtiger Hinweis			
Produkthinweis		rzonen, sowie weitere Informationen für das Ein nik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Dowr	
	Kategorie Anschlusstecht		
	9	ink bei den zugenongen stittelsten in den bowi	noads zu finden.
Zulassungen		ink bei den Zugenongen Sundersten in den Dowi	noads zu finden.
	Konform	ink bei den zugenongen Sundersten in den Dowi	iloads zu linden.
ROHS	· ·	ink bei den zugenongen Sundersten in den Dowi	iloads zu linden.
ROHS Downloads	Konform	ink bei den zugenongen Sundersten in den Dowi	iloads zu linden.
ROHS Downloads	Konform STEP PCB_position_70149	LP-POSITION_17MM	iloads zu linden.
Zulassungen ROHS Downloads Engineering-Daten Engineering-Daten	Konform STEP PCB_position_70149		noads zu linden.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild



Produktvorteil



Basiselement einschließlich FE-Ausschnitt